

浙江省半导体行业协会

一技赢天下 同芯向未来

全国集成电路技术应用专业技能人才培养研讨会

习近平总书记在党的二十大报告中，通过“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”部分强调指出“我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”

集成电路是当今世界科技发展的焦点，也是我国产业升级的重要突破口，国家对集成电路产业发展的重视上升到一个新高度，人力资源和社会保障部在2021年新增“集成电路工程技术人员”职业，并于2022年在全国技工院校专业目录中，增加了集成电路技术应用专业，为建设创新型国家，提升我国核心竞争力的战略基础，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》（中办发〔2022〕58号），积极响应人力资源和社会保障部印发的《关于深化技工院校改革大力发展技工教育的意见》（人社部发〔2021〕30号）《技工教育“十四五”规划》（人社部发〔2021〕86号）精神，现决定邀请全国（预）开设集成电路技术应用以及相关专业的技工院校、有关专业技术组织、企业和科研院所在浙江杭州开展全国集成电路技术应用专业技能人才培养研讨会，加快集成电路产教深度融合。现就本次会议有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：浙江省半导体行业协会

全国集成电路专业群职业教育标准建设委员会

承办单位：杭州萧山技师学院

杭州朗迅科技股份有限公司

杭州朗迅数智科技有限公司

协办单位：杭州国家“芯火”双创基地（平台）、杭州集成电路测试公共服务中心、杭州芯云半导体技术有限公司

二、研讨时间及地点

1. 时间安排：2023年4月14-17日（4月14日报到，4月17日返程）
2. 报到地点：杭州开元萧山宾馆（杭州市萧山区人民路77号）
3. 研讨地点：杭州萧山技师学院（杭州市萧山区通惠南路448号）

三、参加对象

本次研讨会针对全国（预）开设集成电路技术应用以及相关专业的院校领导、专业教师，集成电路相关企业领导和工程师。

四、研讨会安排

会议安排		
4月14日	下午	办理报到与入住，领取会议资料
4月15日	全天	1. 欢迎仪式； 2. 行业企业发展现状、人才需求情况； 3. 院校专业建设成果分享；

		4. 集成电路技术应用专业技能人才培养方案研讨(产教融合、专业建设、教材建设等)。
4月16日	全天	集成电路产业链企业参观交流
4月17日	全天	返程

五、研讨会报名及费用

1. 研讨会报名：请参会人员于2023年4月10日前扫描下方二维码填写参会回执。



2. 联系人：余老师（18758209497）、黄老师（18910950451）。
3. 本次研讨会面向全国院校公益开展，不收取任何费用。
4. 会议期间食宿费、往返交通费自理。



浙江省半导体行业协会
全国集成电路专业群职业教育标准建设委员会



杭州萧山技师学院
杭州朗迅科技股份有限公司
二〇二三年五月